**科技部「重點產業高階人才培訓與就業計畫」**

**(**簡稱產業高階人培計畫**)**

**北醫徵件申請表**

**一、申請廠商：**

公司名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

聯絡人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

職稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

聯繫方式( 電話 / mail )：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**二、計畫內容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重點政策類別 | 培訓計畫簡介(200字以內) | 合作廠商待解決議題 | 申請員額 |
| □亞洲‧矽谷□智慧機械□綠能產業□生醫產業□國防產業□新農業□循環經濟□數位經濟□文創科技□晶片設計與半導體□其他\_\_\_ |  |  |  |
| □亞洲‧矽谷□智慧機械□綠能產業□生醫產業□國防產業□新農業□循環經濟□數位經濟□文創科技□晶片設計與半導體□其他\_\_\_ |  |  |  |

※本校計畫窗口：事業發展處商品化規畫中心 謝舒琳專案副理 (02-66382736分機2021 / vivi@tmu.edu.tw )

※徵件截止日：2021/ 2/19(五)17:00

**三、廠商基本資料** (若不敷使用，請自行新增)

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名稱 |  |
| 專業領域 | □亞洲‧矽谷（如物聯網、智慧城市） □智慧機械 □綠能產業 □生醫產業 □國防產業□新農業 □循環經濟 □數位經濟□文創科技 □晶片設計與半導體 □其他:  |
| 資本額 |  | 統一編號 |  |
| 負責人 |  |
| 公司地址 |  |
| 聯絡人 |  | 部門/職稱 |  | Email |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| 主要產品或服務 |  |
| 公司網址 |  | 員工總人數 |  |
| 公司簡介 |
|  |

※請另提供「實習訓練合作意願書」及「公司設立證明文件」

**四、培訓規劃**

|  |
| --- |
| **1.培訓單位專業培訓：**(職務訓練目標、內容與期程規劃、成效評量機制等) **重要：產業實務導向之規劃** |
|  |
| **2.企業實務培訓：**(職務訓練目標、內容與期程規劃、成效評量機制等) |
|  |
| **3.就業輔導或業師輔導機制：** |
|  |
| **4.培訓管理機制：** |
|  |